

設備作業標準

(SE-009 自動化光阻塗佈及顯影系統)

標準作業程序：

(一)操作流程:

1. 機台刷卡開機登入。
2. 確認製程程式已開啟。
3. 將晶圓置入 Cassette,切勿斜插。
4. 點選欲執行之 recipe 後點選 Done。
5. 製程結束後，待全部晶圓傳回 cassette 後，再將晶圓取出進行曝光作業。
6. 將曝好光之晶圓放置於顯影機之 chuck 中央。
7. 點選欲執行之 recipe 後點選 Done。
8. 待機台蜂鳴提醒後完成製程，並取走晶圓。
9. 機台刷卡登出

(二)注意事項:

1. 只能進行完整 6&8 吋晶圓，無法進行其他尺寸試片製程。
-